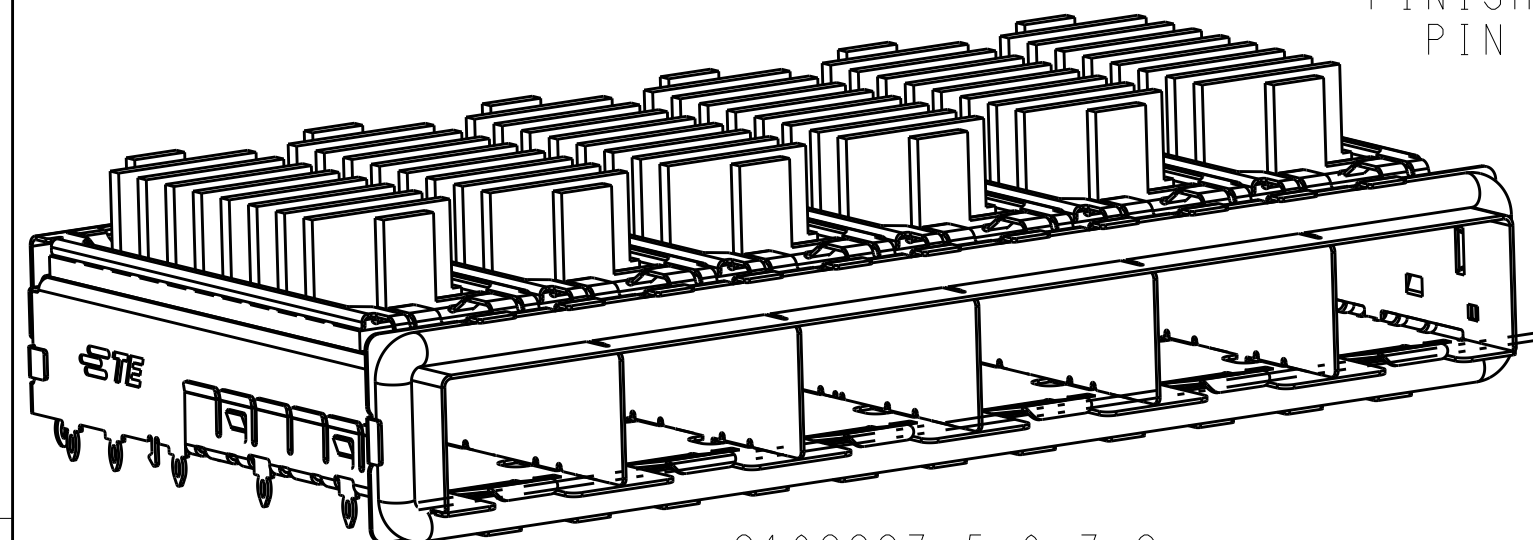
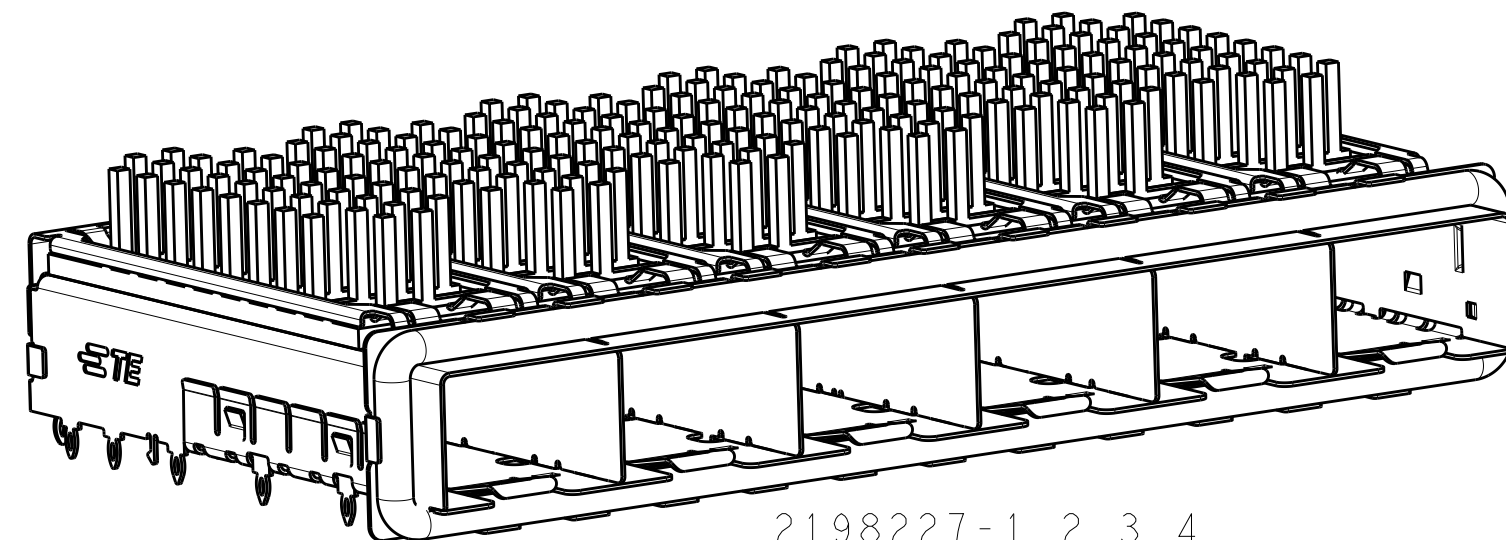


LOC		DIST		REVISIONS				
GP	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APV	
			A	RELEASED PER ECO-12-013192	06SEP2012	BMM	MRS	
			A1	RELEASED PER ECO-13-014600	11SEP2013	PP	SH	



⚠ MATERIAL :
CAGE ASSEMBLY: NICKEL SILVER ALLOY, 0.25mm THICK.
GASKET RETENTION PLATE: STAINLESS STEEL
EMI GASKET: PLATED FILLED SILICONE
HEATSINK CLIP: STAINLESS STEEL
HEATSINK: ALUMINUM

△ 2 FINISH:
HEATSINK: ELECTROLESS NICKEL
HEATSINK CLIP: PASSIVATE

△ 3 PADS AND VIAS CHASSIS GROUND.

4. INTERPRETATION OF DATUM REFERENCE FRAME IN ACCORDANCE WITH SECT 4.4.1.1 OF ASME Y14.5M-1994.

5. MATES WITH SFP MSA COMPLIANT TRANSCEIVERS.

△ HOLE PATTERN REPEATS FOR EACH PORT. SPACING BETWEEN PORTS IS 14.25mm.

 DATUM AND BASIC DIMENSION ESTABLISHED BY CUSTOMER.

8 REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE A, FOR RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.

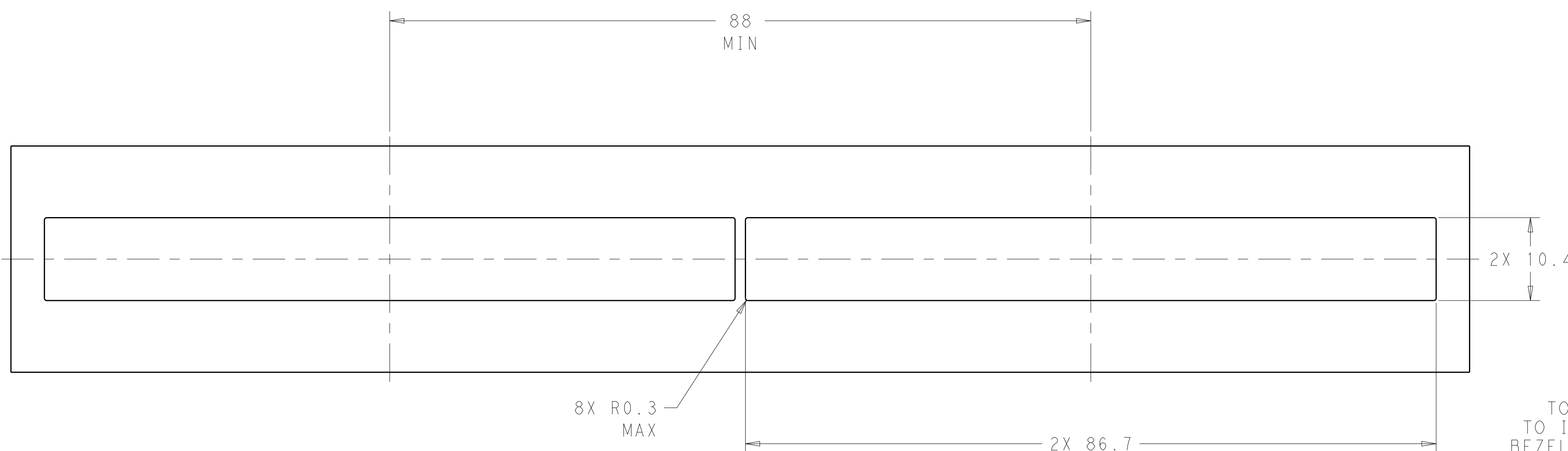
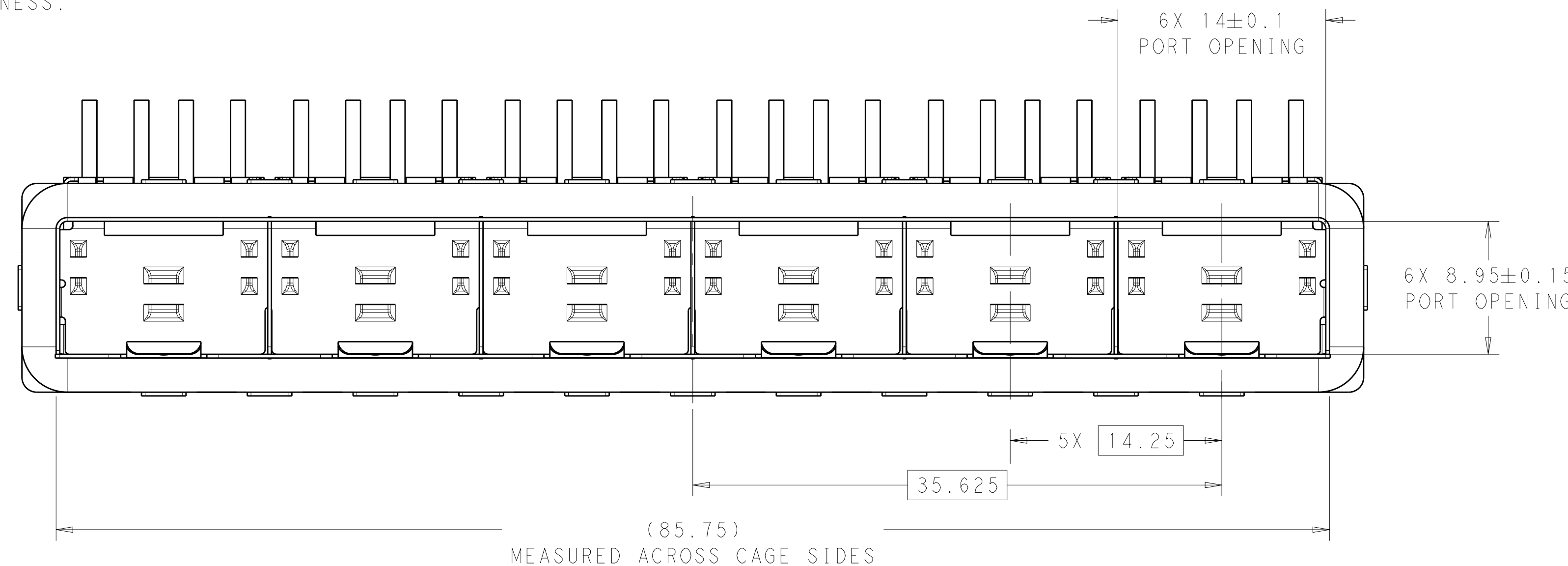
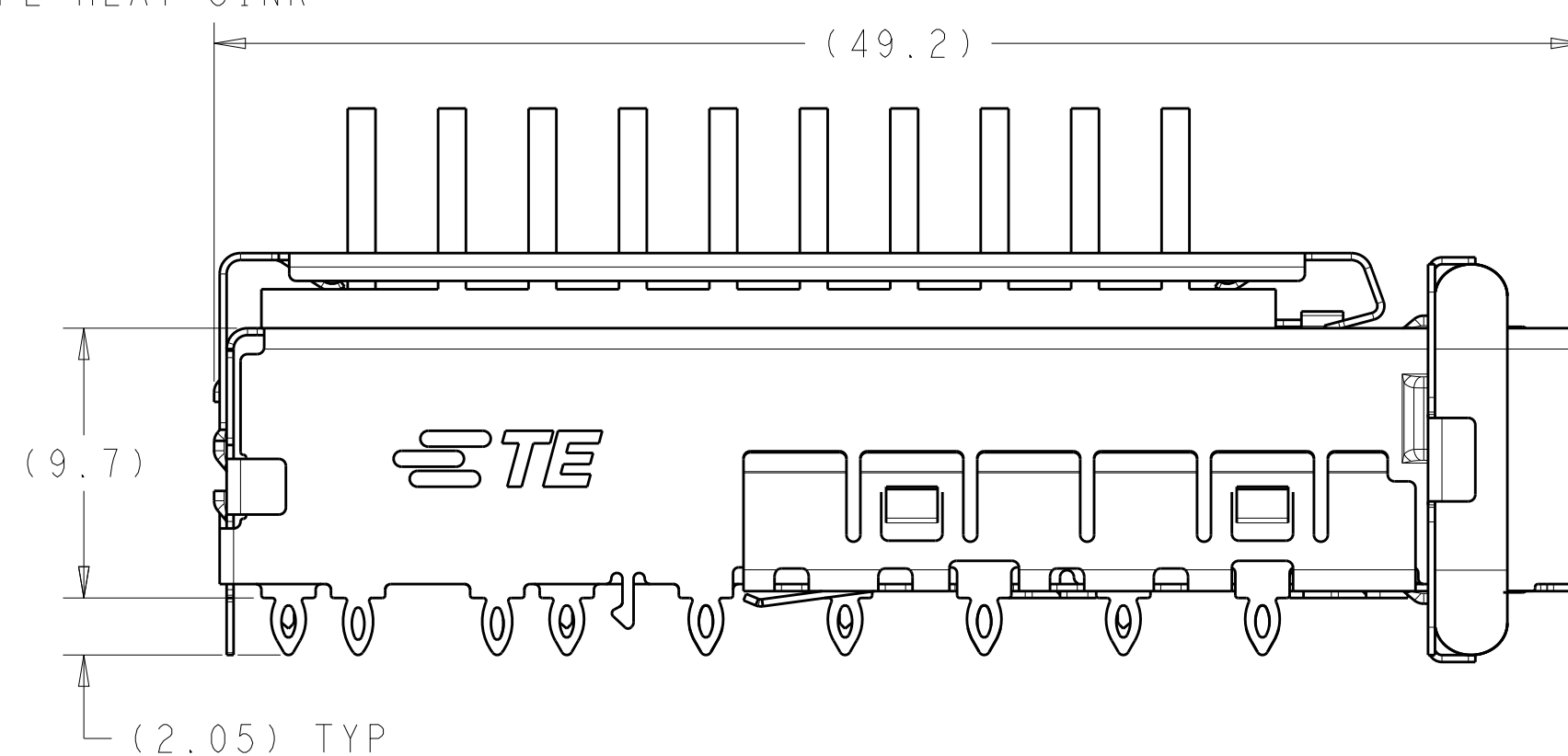
9 REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE B, FOR RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.

△ MINIMUM PC BOARD THICKNESS:
SINGLE SIDED = 1.50

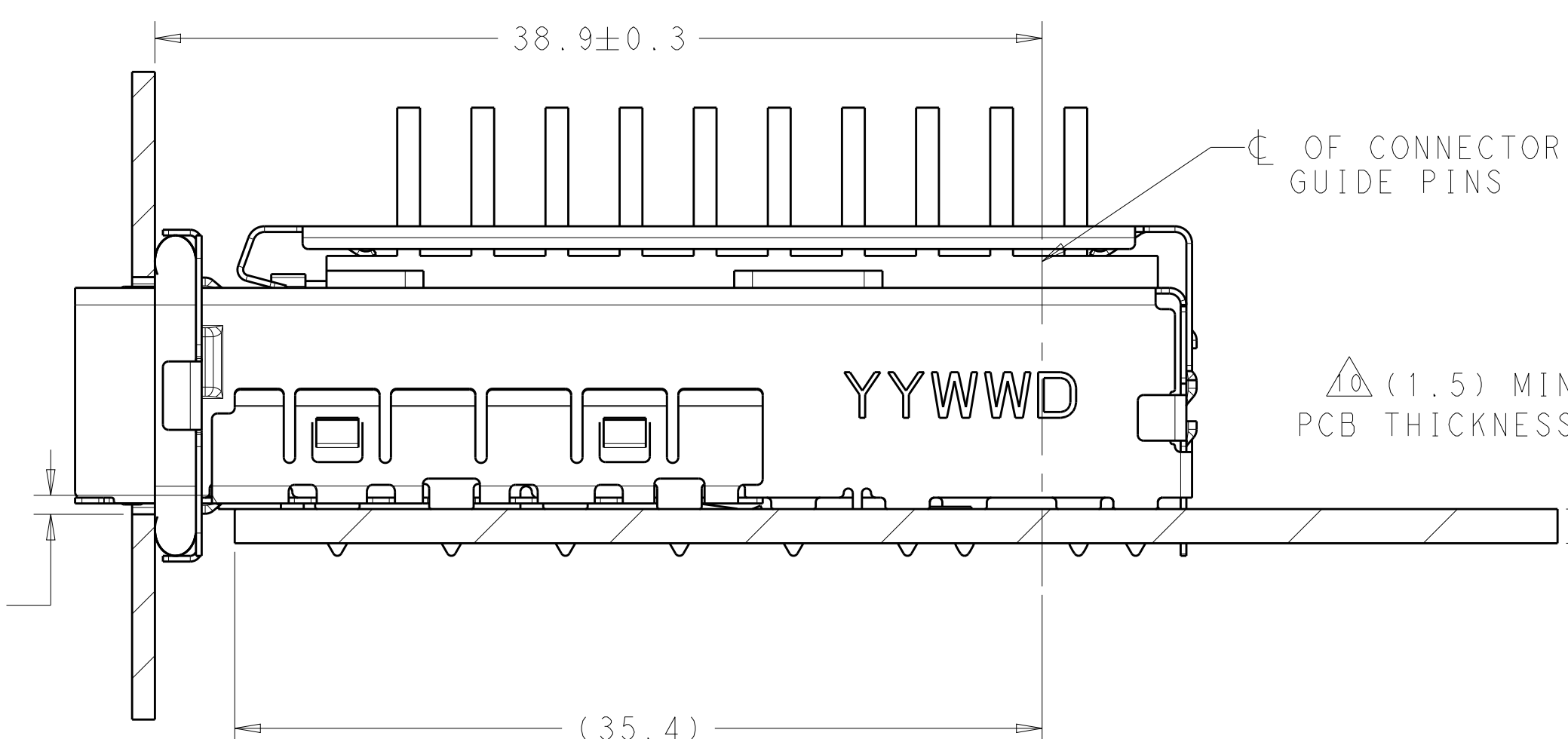
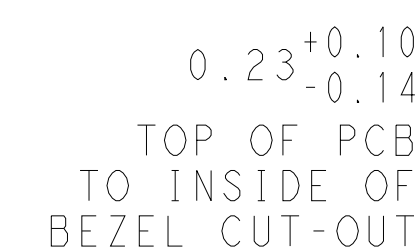
11. CERTAIN MATING TRANCEIVERS MAY REQUIRE ADDITIONAL PCB THICKNESS THAT WOULD BE DETERMINED BY THE CUSTOMER.

12. PRODUCT COMPLIES WITH SPECIFICATION SFF-8433 IMPROVED PLUGGABLE FORM FACTOR FOR SFP+ GANGED CAGES.

 3 DIMENSION APPLIES PRIOR TO INSERTION OF SFP MODULE.



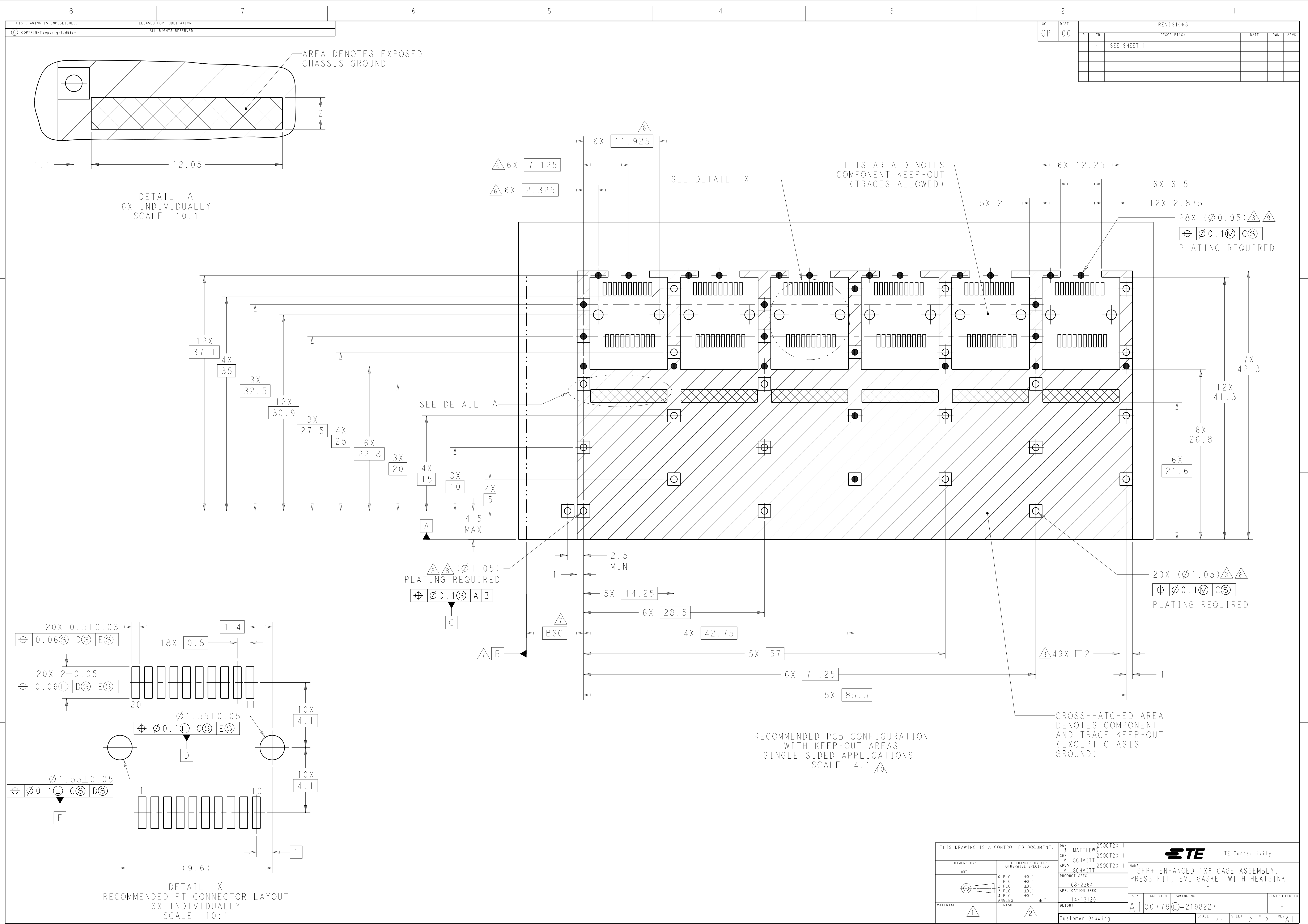
RECOMMENDED BEZEL CUT-OUT
SINGLE SIDED APPLICATIONS
SCALE 5:2



2198227
MOUNTED ON PC BOARD
SHOWN THRU RECOMMENDED BEZEL

FIN TYPE	22.5	NETWORKING, TALL	2198227-8
FIN TYPE	18.1	NETWORKING, SHORT	2198227-7
FIN TYPE	15.5	SAN	2198227-6
FIN TYPE	13.2	PCI	2198227-5
PIN TYPE	22.5	NETWORKING, TALL	2198227-4
PIN TYPE	18.1	NETWORKING, SHORT	2198227-3
PIN TYPE	15.5	SAN	2198227-2
PIN TYPE	13.2	PCI	2198227-1
HEAT SINK	A MAX	APPLICATION	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DOWN M. MATTHEWS	250C12011		
DIMENSIONS:		CHK M. SCHMITT	250C12011	TE Connectivity	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD M. SCHMITT	250C12011	NAME	
mm	0 PLC ±0.1 2 PLC ±0.1 3 PLC ±0.1 4 PLC ±0.1 ANGLES ±1°	PRODUCT SPEC 108-2364	SFP+ ENHANCED 1X6 GAGE ASSEMBLY, PRESS FIT, EMI GASKET WITH HEATSINK		
MATERIAL	FINISH	APPLICATION SPEC 114-13120	SIZE A1	GAGE CODE 00079	DRAWING NO C=2198227
		WEIGHT -	RESTRICTED		
Customer Drawing		SCALE 4:1		SHEET 1 OF 2 REV A 1	



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9